



D	2017-5				
E	2020-11-28	7	5 30000 7 42000 " " "		

描述 / Descriptions

.....

特征 / Features

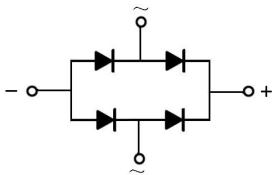
100V~1000V0.8A

.....

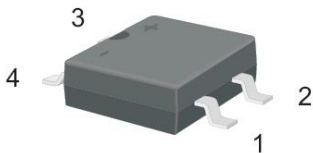
用途 / Applications

.....

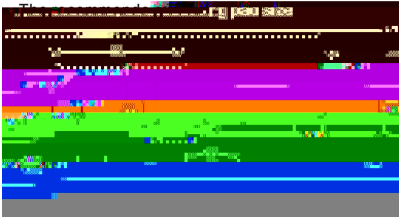
内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN	DESCRIPTION
1	Input Pin (~)
2	Input Pin (~)
3	Output Anode (+)
4	Output Cathode (-)



印章代码 / Marking

.....

极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃)

参数	符号	数值						单位
最大耗散功率 Ta=25℃时								
最大工作电压								
最大输入电压								
最大输入电流								
最大环境温度 Ta=25℃								
最大存储温度 Ta=25℃								
最大工作电压 (V _{CC})								
最大输入电压 (V _{IN})								℃
最大输入电流 (I _{IN})								℃
最大环境温度 Ta=25℃								℃

注：1. 本数据表所列之数值，均是在Ta=25℃条件下测得之值。
2. 本数据表所列之数值，均是在Ta=25℃条件下测得之值。
3. 本数据表所列之数值，均是在Ta=25℃条件下测得之值。

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25℃)

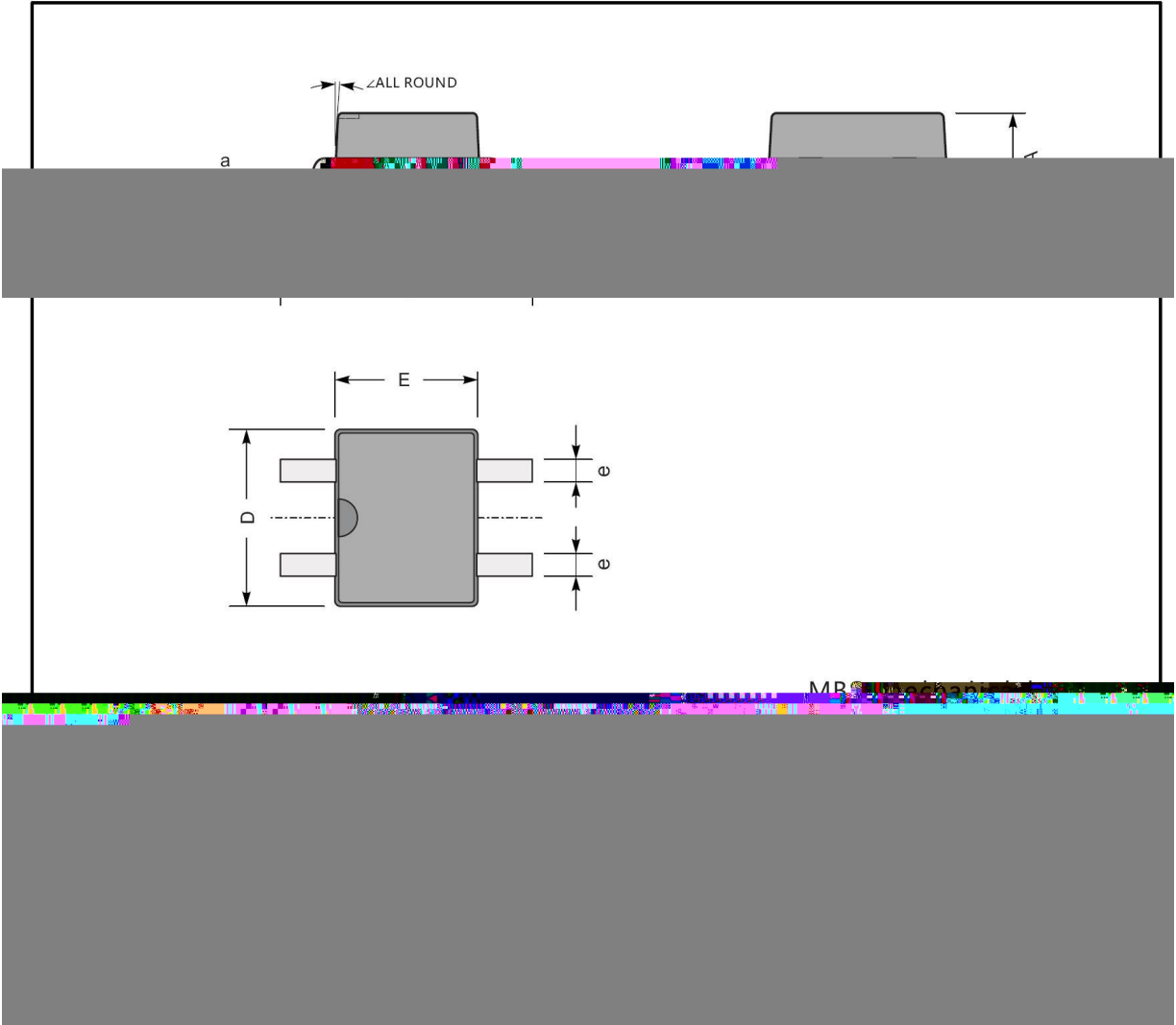
参数	符号	测试条件	数值	单位
最大耗散功率 Ta=25℃时				
最大工作电压				

MB1S~MB10S



外形尺寸图 / Package Dimensions

MBS



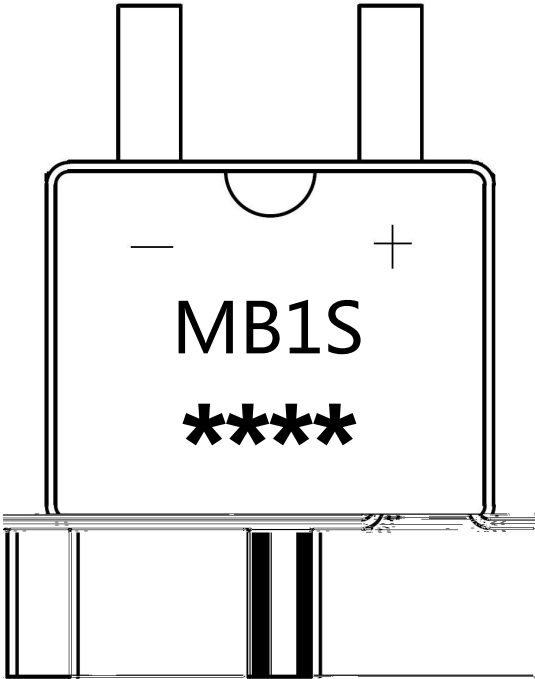


印章说明 / Marking Instructions





印章说明 / Marking Instructions



MB1S

1 *

3 *

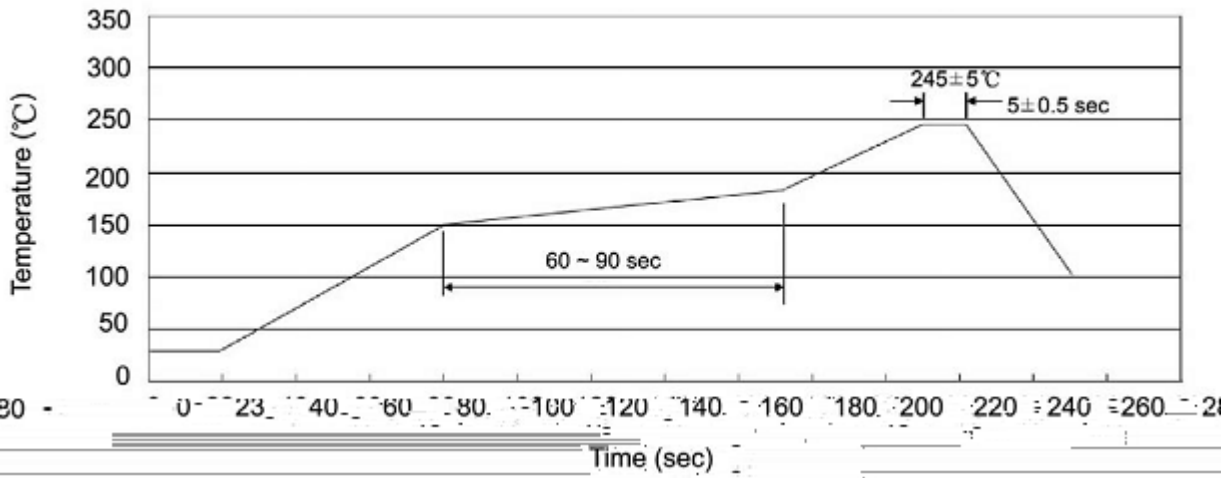
MB1S

*

*



回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



..... °C
..... ± ± ± °C ±
..... °C °C

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

..... ± °C ± ± °C ±

包装规格 / Packaging SPEC.

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	只 卷盘	卷盘 盒	只 盒	盒 箱	只 箱		盒	箱
.....						"		

使用说明 / Notices